

## 有研半导体硅材料股份公司

### 2023 年度业绩快报公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

本公告所载2023年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，具体数据以有研半导体硅材料股份公司（以下简称“公司”）2023年年度定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

#### 一、2023 年度主要财务数据和指标

单位：万元

项目	本报告期	上年同期	增减变动幅度（%）
营业总收入	96,040.33	117,531.93	-18.29
营业利润	32,410.57	42,946.91	-24.53
利润总额	32,440.99	42,928.27	-24.43
归属于母公司所有者的净利润	25,418.10	35,132.54	-27.65
归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润	16,517.28	31,300.47	-47.23
基本每股收益（元）	0.20	0.32	-37.50
加权平均净资产收益率	6.23%	14.71%	减少 8.48 个百分点

	本报告期末	本报告期初	增减变动幅度 (%)
总资产	504,305.63	496,425.76	1.59
归属于母公司的所有者权益	414,799.84	398,293.17	4.14
股本(股)	124,762.11	124,762.11	0.00
归属于母公司所有者的每股净资产(元)	3.32	3.19	4.14

注：1. 以上财务数据和指标以合并报表数据填制，最终结果以公司 2023 年年度报告为准。数据若有尾数差，为四舍五入所致；

2. 本报告期初数同法定披露的上年年末数。

## 二、经营业绩和财务状况情况说明

### (一) 报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素

报告期内，受国际形势和宏观经济环境等因素的影响，公司所处半导体行业景气度下滑，市场需求疲软。公司 2023 年实现营业总收入 96,040.33 万元，同比下降 18.29%；实现归属于母公司所有者的净利润 25,418.10 万元，同比下降 27.65%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益净利润 16,517.28 万元，同比下降 47.23%。

报告期内，公司财务状况良好。2023 年末，公司总资产 504,305.63 万元，同比增长 1.59%；归属于母公司的所有者权益 414,799.84 万元，同比增长 4.14%；归属于母公司所有者的每股净资产 3.32 元，同比增长 4.14%。

### (二) 上表中有关项目增减变动幅度达到 30% 以上的主要原因

2023 年度，消费电子领域需求端的低迷导致全球半导体市场规模出现较大幅度下滑，目前行业仍处于调整期，下游客户仍以消化库存为主。公司归属于母

公司所有者的扣除非经常性损益的净利润、基本每股收益减少比例超过 30%，主要原因系产品价格下调及刻蚀设备用硅材料需求减少导致营业收入减少所致。

### 三、风险提示

本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异，具体数据以公司 2023 年年度定期报告为准，提请投资者注意投资风险。

特此公告。

有研半导体硅材料股份公司董事会

2024 年 2 月 8 日